



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP Nord Pas-de-Calais pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Campagne 2009

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

SESSION 2009
MENTION COMPLEMENTAIRE
PLAQUISTE

EPREUVE ECRITE : EP1A

REALISATION ET TECHNOLOGIE

PARTIE ECRITE

DOSSIER DE TRAVAIL DU CANDIDAT

NOTE RAPPORTEE SUR /20

RENDRE CE DOSSIER AGRAFE

	Session 2009	SUJET	
Epreuve : EP1 Réalisation et technologie partie écrite			
Examen : M . C Plaquiste		Durée : 3h	Coeff : 5 Page :1/4

TECHNOLOGIE		
On donne		Points
Le dossier technique	9. Qu'est ce qu'une isolation thermique ?	/1,5
	10. Quelle est l'épaisseur de l'isolation nécessaire pour un plafond ?	/1
	11. Quel est l'écartement maximum de l'ossature métallique d'un plafond ?	/1
	12. Que signifie BA 6 ?	/1
	13. Quelles sont les dimensions d'un carreau de plâtre standard ?	/1
	14. Quels sont les 4 principaux éléments nécessaires à la réalisation d'une cloison de distribution de type « placostil » avec isolant ?	/2
Total :		17,5

	Session 2009	SUJET	
Epreuve : EP1 Réalisation et technologie partie écrite			
Examen : M.C Plaquiste	Durée : 3h	Coeff : 5	Page :3/4

On donne		TECHNOLOGIE	
			Points
Le dossier technique	15. Comment nomme-t-on l'élément de raccordement pour les fourrures de plafond ?		/1
	16. Que signifie « Vis TTPC » ? T T P C		/2
	17. Après fixation des plaques de plâtre, que devons-nous utiliser pour cacher les bords amincis ?		/1
	18. Quelles sont les trois phases de pose d'une bande papier - - -		/1,5
	19. Dans une salle d'eau ; que doit-on utiliser comme type de carreaux de plâtre ou de plaque de plâtre ?		/1
	20. Que signifie « MAP » ? M A P		/1
Total :			/7,5

	Session 2009	SUJET	
Epreuve : EP1 Réalisation et technologie partie écrite			
Examen : M.C Plaquiste	Durée : 3h	Coeff : 5	Page :4/4